



2025 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 エ ン プ ラ ス

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 横 田 大 輔

(コード番号：6961 東証プライム)

問合せ先 執 行 役 員 財 務 経 理 部 部 門 長

安 田 薫

(TEL. 03-6268-0259)

業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ

最新の業績動向を踏まえ、2025 年 4 月 30 日に公表しました 2026 年 3 月期の業績予想および配当予想について、下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 業績予想の修正

(1) 2026 年 3 月期第 2 四半期（中間期）連結業績予想の修正（2025 年 4 月 1 日～2025 年 9 月 30 日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属 する中間純利益	1 株当たり 中間純利益
前回発表予想（A）	百万円 18,900	百万円 1,200	百万円 1,400	百万円 1,000	円銭 113.19
今回発表予想（B）	20,900	3,000	3,000	2,200	253.32
増減額（B－A）	2,000	1,800	1,600	1,200	
増減率（％）	10.6	150.0	114.3	120.0	
（ご参考）前期第 2 四半期実績 （2025 年 3 月期第 2 四半期）	19,700	3,354	3,144	2,094	237.19

(2) 2026 年 3 月期通期連結業績予想の修正（2025 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日）

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益	1 株当たり 当期純利益
前回発表予想（A）	百万円 38,000	百万円 2,500	百万円 3,000	百万円 2,100	円銭 237.69
今回発表予想（B）	41,000	5,300	5,500	4,100	462.21
増減額（B－A）	3,000	2,800	2,500	2,000	
増減率（％）	7.9	112.0	83.3	95.2	
（ご参考）前期実績 （2025 年 3 月期 通期）	38,069	5,287	5,446	3,943	446.47

2. 業績予想修正の理由

2026 年 3 月期第 2 四半期累計期間の Semiconductor 事業は、サーバー用途において大手 GPU メーカー向け AI サーバー用ソケットの販売が好調に推移したこと、自動車用途においては新規顧客獲得によりシェアが拡大したことにより、サーバー用途、自動車用途、モバイル用途の販売が好調に推移しました。これに伴い 2026 年 3 月期第 2 四半期累計期間の連結業績予想は、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する中間純利益が増加し、前回予想を上回る見込みです。

2026 年 3 月期通期の連結業績予想については、Semiconductor 事業は、サーバー用途において大手 GPU メーカー向けに加えて、ハイパースケーラー向けの ASIC 関連の案件が増加する見通しのため、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は前回予想を上回る見込みです。

3. 配当予想の修正

	年間配当金				
	第 1 四半期末	第 2 四半期末	第 3 四半期末	期末	合計
前 回 発 表 予 想	円 銭 －	円 銭 40.00	円 銭 －	円 銭 40.00	円 銭 80.00
今 回 修 正 予 想	－	45.00	－	45.00	90.00
当 期 実 績	－		－		
(ご参考) 前期実績 (2025 年 3 月期)	－	30.00	－	40.00	70.00

4. 配当予想の修正の理由

当社は、健全・堅実な経営により強固な財務体質を堅持するとともに、経営活動の成果を明確な形で株主の皆様へ還元することを基本方針としております。

上記の基本方針と当期の業績等を総合的に勘案し、中間配当については一株当たり 45 円とすることといたします。また期末配当予想についても一株当たり 45 円とし、年間 90 円に修正いたします。

(注) 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係わる本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

以上